(19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59-86214

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/205
#H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7739—5 F 7021—5 F 43公開 昭和59年(1984)5月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

❷アモルフアス半導体の製造方法

@特

顧 昭57-196307

22出

图57(1982)11月9日

70発明者

前川謙二

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

@発 明:

者 竹内幸久

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑫発 明 者 森正昭

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

仰発 明 者 西沢俊明

刈谷市昭和町1丁目1番地日本

電装株式会社内

⑪出 願 人 日本電装株式会社

刈谷市昭和町1丁目1番地

砂代 理 人 弁理士 大川宏

外2名

明相 似

1. 発明の名称

アモルファス半導体の製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 相対向する一対の電極を有し、該電極間に、 分解エネルギーの異なる少なくとも 2 種類のアモ ルファス半導体生成ガスを洗し、電極間に印加された電圧により、グロー放電させて該ガスをプラ ズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体を生成する容量結合方式のプラズマ C V D によるアモルファス半導体の製造方法において、

前記と極類の生成ガスのうち、一方は、基板に 対向する電板に設けられた和孔より、基板に対し 均一に流し、

他方は、両領極に平行に緊続させることを特徴 とするアモルファス半導体の製造方法。

(2)前記基板に対向する電板に設けられた和孔より導入するガスは、ドーパントガスであり、前記調電板に平行に腐流させるガスは、母材ガスであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載

のアモルファス半導体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

本発明はアモルファス半導体の製造方法に関する。

従来のアモルファス半導体、特にアモルファス シリコンの製造方法を第1図に示す。第1図はい わゆる容量結合型のプラズマCVD製造方法を示 したものである。第1図(a)に示す容量結合型 のプラズマCVD装置によるa-Siの製造方法 は、上部電極12と下部電板13との間にアモル ファスシリコン生成ガスを導入し、両電極間に高 周波電力を印加して該電板間にグロー放電を起さ せ、前記の半導体生成ガスをプラズマ化して、ヒ - ター14によって加熱され、電板13上に設置 された基板上にアモルファスシリコンを成長させ るものである。ここで母材ガス、例えばシラン (SiH4)とドーパントガス(PH3又はBェ H ·) 等の半導体生成ガスは、あらかじめ混合さ れ上部流入口11から導入され、この混合ガスが 上部電板に設けた細孔から下部電板方向に一様に 送流されて、プラズマ放電を起させる様になって いる。

本発明者等は、この製造方法によると、上部電極にも思材ガスであるシランガスによるアモルファスシリコンが成長し、これがガスフローのために、剥離して基板上に落下し、基板にピンホールを形成することを見い出した。

一方、従来の他のブラズマ C V D 製造方法を第12回(b)に示す。この製造方法は、前間の両電極間12、13に平行に、一方のガス流入口18から同様に混合された半導体生成ガスを耐流を成すように導入し、ガスをブラズマ化して下部電極13上に設けられた基板上にアモルファスシリコンを成長させるものである。

ところが基板の長手方向に沿って、混合がスタを流すために、シランガスが基板の長手方向に沿って、沿って沿ったいでは、シランガスとドーパントスの分解エネルギーの差異によって、ドーパントメスのプラズマ化による分解程度に分布が生じ、基

面積のアモルファス半導体を均一にドープしたア モルファス半導体を約る製造方法を提供すること を目的としている。

本発明は、相対向する一対の電板を有し、該電極間に、分解エネルギーの異なる少なくとも2種類のアモルファス半導体生成ガスを流し、指極間に印加された電圧により、グロー放電させて該ガスをプラズマ化し、加熱された基板上にアモルファス半導体の製造方法において、

前記2種類の生成ガスのうち一方は、基板に対向する電極に設けられた頼孔より、基板に対し均一に流し、

他方は、両種帳に平行に層流させることを特徴とするアモルファス半導体の製造方法から成る。

ここでアモルファス半導体とは、アモルファス シリコン(a - Si)、アモルファス炭化シリコ ン(a - Si C)及びアモルファス窓化シリコン (a - SI N)及び、これらの水素化物アモルフ 板の長手方向に沿ってドープされた膜の性質に分布が生じる。このため、第1図(b)の製造方法には、ガス流入口付近において、ドープ効率がよく、ガス流入口から遠ざかる端面は、ドープ効率がわるいという欠点があることを、木発明者等は見い出した。

即ち、第1回(b)に示す製造方法によって、 P型水素化アモルファスシリコンを作成し、これの の場でなな特性化エネルギーを調べたとこの特性からののような特性が得られた。この特性からの のような特性が得られた。この特性からの のような特性が得られた。この特性からの のから基板上ガス流方向に計った 距離 加しているのはないのである。即ち、たいけ近に多くにかける。 物がドープされているとを示明者等は発見した。

そこで本発明の目的は、従来のこのような 2 つの製造方法の両欠点を改良するためになされたものである。

即ち、基板上にピンホールを作成させることの ない均一なアモルファス半導体を得ること及び大

ァス半導体等である。半導体生成ガスとは、シラン (Si H 4) の単体又はシランとメタンの混合とから成る母材ガスと、ドーパントガス (B t H 4 . P H 3) 混合ガス等の半導体生成のもととなるガスを言う。

そこで本発明は、成分比の小さなドーパントガスは上部電極に設けた細孔から流出させるようにしたものであり、成分比の大きな母材ガス、例えばシラン等は、電極間に平行に層流を成すように流せ板間に可ようにしたものである。このように両電板間に両ガスを流して混合し、プラズマ化してアモルファス半導体を成長させるものである。

本発明による製造方法では、上部電極側より導入されるドーパントガスは微小流量であるために、上部電極に堆積したシリコンを剥削させることがない。このため基板上に落下してピンホールを作成するという欠点が改良される。

一方、上部電板に設けた細孔から基板に対して 均一にドーパントガスをチャンパー内に層流する ために、基板上に均一にドープされたアモルファ

以下、実施例により上記の構成ならびに効果をさらにあきらかにする。

本発明のアモルファス半導体製造、本発明装置は、チャンパー29の両側面に設けられた思対が流流である。 チャンパー29の両側面に設けられた思対が流流で下入口220から排出口26へと固材がみる。このケークの内部には、相対のる。このケークの電極を構成するとが設けられている。この均の部をでは、チャンルトの外に一行の観が設けられており、チャンルトの外に一行して接ている。下部で24は、野でで25が設される。一方を放ったの間には、下部に横24に配設される。一方を確しては、下部に横24には高周波飛力を印加を発 生装置27を介して高周波電界が印加される。こ のような構成の製造装置において、ドーパントガ ス換入筒ク1より日・日。より成るドーパントガ スを換入し、私材ガスを換入する母材ガス流入口 22より母材ガスであるシラン (Si Ha)を均 ーに、排気口26の方向へ層流させた。その後、 高周波発生装置27により、両電極圏に高周波電 界を印加して両電框間に混合ガスのプラスマを作 成してP型水素化アモルファスシリコンを基板上 に成長させた。このようにして得られたP型水素 化アモルファスシリコン競膜の遵常収及び活性化 エネルギーを測定した結果を第4回に示す。第4 図から明らかなように、基板上の良材ガスの流れ 方向に沿って、均一な夢電車が何られていること がわかる。又、循性化エネルギーについても、同 様に均一になっていることがわかる。このことか ら基板上母材ガスの流れ方向に沿って、均一にド ープされたP型の水素化アモルファスシリコンが 得られたことがわかる。これを従来の方法で製造 した第3図と比べれば明らかに顕著な効果を有し

ていることがわかる。

次に上記の一具体例を示す。母材ガスとしてSiHaとCHaをSiHa:CHa=1.0:0.2~1.0(特に好ましくはSiHa:CHa=1:0.3~0.5)の範囲で混合して作成するa-SiC:Hに対するBIH。のドープ率がO.1%以下(特に好ましくはO.01~0.05%)のライトリードーブの場合、従来の製造方法では均一なドーブが不可能であったものが、本発明による方法によって均一にライトリードーブを実現することができた。特性の分布改善は先の例と同程度であった。

ここで、前記「特に好ましくは」とはP型a - Si C: Hを太関電池光センサーのP型層として利用する場合をいう。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、アモルファス半導体の従来の製造方法を示す図である。第2 図は本発明にかかるアモルファス半導体の製造方法の1 具体的な実施例を示す製造方法及びその装置を示したものである。

第3図は、 従来方法によって製造したアモルファ ス 半導体の 導電率並 びに 活 性 化 エ ネルギー を 基 仮 の 長 手 方 向 を 変数 と し て そ の 観 造 方 法 の 1 具 休 体 的 で ある。 第4 図は、 本 発 明 の 製 造 方 法 の 1 具 休 か で 実 施 別 に よって 製 造 さ れ た P 型 水 素 化 ア モル ド マ ス シ リ コ ン の 導 電 率 な ら び に 話 性 化 エ ネ ル ギ 性 の で ある。

21…ドーパントガス導入管

22…母材ガス焼入口

23 …上部電板

2 4 … 下部電板

特許山廟人 日本馆装株式会社

代理人 弁理士 大川 宏

同 弁理士 藝谷 修

冏 弁理士 丸山明夫

